

平成20年5月15日
住友ベークライト株式会社

半導体用ダイアタッチ銀ペーストの価格改定について

住友ベークライト株式会社（本社：東京都品川区、社長：小川富太郎）は、このたび半導体用ダイアタッチ銀ペーストの価格改定の申し入れを顧客に行うことと致しました。国際的な原料品価格の高騰の為、ダイアタッチ銀ペーストの主原料であり貴金属である銀の価格が高騰しております。加えて、その他、エポキシ樹脂等の原料も高騰しており、さらに大きな負担となっております。

弊社はお客様への安定供給を第一とし、原料確保をし、同時にコスト上昇分を吸収すべく懸命に努力を重ねてまいりましたが、相次ぐ主原料の値上げは吸収の限界を超える状況となっております。この様な状況の中、お客様への安定供給を継続する為に下記の内容にて価格改定を申し入れることと致しました。

記

価格改定額	30円/grm
実施時期	2008年6月1日 出荷分より

以上

【本件に関するお問合せ先】

総務法務部広報担当 03(5462)3433